# 可視光用 超伝導転移端センサーの開発

#### 産総研 量子光計測研究グループ 服部香里



## Outline

□超伝導検出器overview

□Transition edge sensor (TES)の動作原理

# □可視光用TESの研究 ✓ TES+走査型顕微鏡によるカラーイメージング ✓ エネルギー分解能・検出効率

ロアレイ化に向けて

#### □ まとめ

AIST

超伝導検出器

極低温(0.1 K – 数K)で動作 非常に低ノイズ



国立研究開発法人 產業技術総合研究所

PAIST

### 超伝導検出器

極低温(0.1 K – 数K)で動作 非常に低ノイズ



国立研究開発法人產業技術総合研究所

DAIST

# Transition edge sensor (TES)

photon測定:ミリ波からガンマ線まで



#### 光子のエネルギー∝温度上昇 →TESの抵抗変化

AIST

# Transition edge sensor (TES)



D. A. Bennett et al., Rev. Sci. Instrum. 83, 093113 (2012)



TES:数百µm角、厚さ数百nm

J. N. Ullom et al. Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 084003

X線





吸収体:200µm角、厚さ数µm TES:100-200µm角、厚さ100nm





AIST

# **TESの動作原理**



AIST

# **TESの動作原理**





photon吸収 $\rightarrow R_{TES}$ :大

AIST

# **TESの動作原理**



DAIST

# その他の超伝導検出器



エネルギー分解能あり 1,000個まとめて読み出せる 可視光~X線 エネルギー分解能なし・高速 デジタル的 近赤外・可視光

AIST

# 超伝導検出器:現状

	動作 温度	エネル ギー 分解能	量子 効率 [%]	読み出し 方式	ピクセル 数	計数率
超伝導転移端 センサー(TES)	0.1 – 0.3 K	0.1 eV (1,550 nm)	98	10個 同時 読み出し	< 10	> 10 MHz
ナノワイヤー (SNSPD)	数K	なし	> 90	二次元読 み出し	> 100	1 GHz
マイクロ波動的 インダクタンス 検出器 (MKID)	0.1 K	0.3 eV (294 nm)	50 (500 nm, 予 想値)	1,000個 同時 読み出し	<b>~</b> 10 <sup>3</sup>	> 2 kHz



# **Optical TES**

PAIST

微弱光を見る

#### <u>日常生活における光</u> 大量の光子が到来 光子を一個ずつとらえるのは不可能 パワーを測定 Cd、ルクス、W



Single photon source(量子情報通信)、生物発光、蛍光色素など

**AIST** 



DAIST

# **Optical TES**



超伝導転移温度 300 mK 断熱消磁冷凍機冷凍機 100 mK

反射防止膜(AR coating) 見たい波長にあわせてチューニング

AIST

反射率



DAIST

# TES + fiber





時間と手間がかかる 顕微鏡で位置合わせ 光ファイバーと検出器の間は 紫外線硬化樹脂で充填 わずかな力でファイバーがはずれる Thermal cycleに弱い

DAIST

### Self-aligning fiber-to-detector coupling

A. Miller et al., Opt. Exp. 19 (2010) 9102.



AIST

#### Self-aligning fiber-to-detector coupling



PAIST

# 走査型顕微鏡への応用



**AIST** 

# 走查型顕微鏡+TES







✓ Dark countほぼゼロ→超高感度
 ✓ 可視光から近赤外まで一気に測定
 ✓ フィルター必要なし
 ✓ 多色のイメージングに向いている

AIST

# Photon-counting microscopy Niwa et al. Scientific Reports 7 (2017) 45660.



50 ms / pixel, pixel pitch 2  $\mu$ m



#### DAQ



## DAQ:課題

- TESをアレイ化してスキャン時間を短縮したい
- 現在のDAQは拡張性がない 数 channelが限界
- TESのエネルギー分解能をフルに生かせていない
  Pulse heightを使用している
  高いエネルギー分解能を得るにはpulse shapeを使用

#### →ADC + FPGAでオンライン解析をしたい

AIST

# イメージングの原理実証はできた

# 次の課題 色をちゃんと見る

DAIST

## 反射防止膜(anti-reflection coating)



AIST

検出効率/エネルギー分解能の測定





Poisson分布  $P(n) = \frac{\mu_p^n e^{-\mu_p}}{n!}$   $\mu_p$ :検出された平均photon# 検出効率  $\frac{\mu_p}{\mu}$ 

*μ*: ソースの平均photon#

AIST

#### エネルギー分解能/検出効率の測定

0.8 eV (1,550 nm, 通信波長帯)のパルスレーザー



DAIST

# 波長分解能



波長 $\lambda$ の光子のエネルギー  $E = \frac{hc}{\lambda}$ 

エネルギー分解能  $\Delta E = 0.1 \text{ eV}$ 実際は高エネルギー

波長分解能  $\Delta\lambda$ 

実際は高エネルギーほど ΔEは大きくなる(数十%)

 $\Delta \lambda = 8 \times 10^{-5} \lambda^2 \text{ [nm]}$ 

紫 色 赤 緑 波長 [nm] 780 550 380 エネルギー 1.6 2.3 3.3 [eV]  $\Delta E [eV]$ 0.1 0.1 0.1 25 13  $\Delta\lambda$  [nm] 50

波長が短いほど波長分解能は高い

AIST

色をちゃんと見るには

RGBの分離はできている







複数の蛍光色素を用いたイメージング

波長の近い(Δλ =数十nm)蛍光色素の分離 →~10 nmの分解能が必要 →エネルギー分解能0.04 eV

AIST

# エネルギー分解能向上への道筋

今の△Eが最良のものか?改善できるか?

- 超伝導光センサーの特性理解
  - エネルギー分解能を決定づける要因を探索
  - 光センサーの物理を理解
  - 性能評価の手法を確立

- エネルギー分解能の高い素子を作成
  - 1素子での試験
  - アレイ化もやりたい

現在進行中

今後

-AIST

エネルギー分解能の決定要因



## 超伝導転移の物理:臨界電流



臨界電流の温度依存性・磁場依存性を測定することで、 TESの物理モデルを決定できる

DAIST

超伝導転移の物理



近接効果によって電極がセンサーに与える影響は 小さいセンサーほど顕著 我々のセンサーでは起こっているか?



# 測定結果

#### 臨界電流の温度依存性

磁場依存性



シンプルな超伝導体と同様の特性が得られた 我々のセンサーでは電極の影響が小さい理由を検討中 他グループでは同程度のサイズで近接効果を確認

電極・磁場がTESに与える影響は非常に小さい →柔軟なアレイデザイン(電極構造・配線)が可能

まとめ

#### 可視光用TES

- 可視光でsingle photonのエネルギー測定可能
  - エネルギー分解能 0.1 eV at 0.8 eV
  - 高い検出効率 98 % at 980 nm
    見たい波長に合わせてARを最適化
- TES+走查型顕微鏡
  - 微弱光照射下でのカラーイメージングを実証
  - 今後は「色」をより定量的に示せるように
- エネルギー分解能向上のために
  超伝導光センサーの特性を研究中
- アレイ化
   二次元読み出しを実現したい